

当社は高硬度材料・脆性材料の精密加工を得意としております。
工作機械、半導体製造・分析装置、医療機器、工業計器業界へ供給。

〒143-0016 東京都大田区大森北5-7-12

TEL 03-3763-3111 FAX 03-3763-3124

MAIL sales4@ogura-indus.co.jp

URL <http://www.ogura-indus.co.jp>

部署名 営業部 営業1課
役職

担当者 北村 和喜

特長



主要設備

＜主要設備＞NC工具研削盤、CNC精密自動旋盤、超音波加工機、レーザー加工機、
ワイヤーカット放電加工機

＜その他＞円筒研削盤、横軸平面研削盤、プレス機(3t.10t)、電気炉、工具顕微鏡、
接触・非接触三次元測定器

得意な加工技術

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工 溶接加工
樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工 (ワイヤー・形彫) ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理 塗装 金型製作
MIM (金属粉末射出成型) 3Dプリンター (積層造形法) 鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 各種試作開発 その他加工